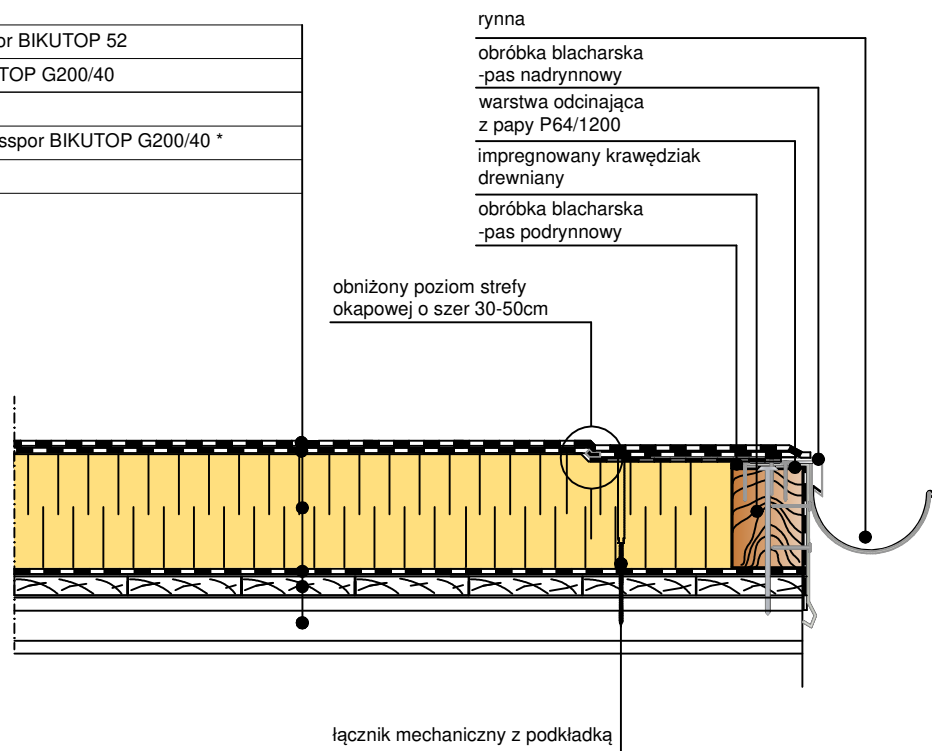


Podłoże drewniane z termoizolacją z PIR.
Układ dwuwarstwowy mocowany mechanicznie.

papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52
papa podkładowa swisspor BIKUTOP G200/40
plyty poliuretanowe PIR
paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40 *
podłoże drewniane



* alternatywnie : folia PE

UWAGA: W przypadku braku spadku na konstrukcji, spadek należy zaprojektować na płytach styropianowych.

UWAGA: Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady nie pokrywały się ze sobą.

SYSTEM 1.1.4.2.b.
DACH PŁASKI z hydroizolacją w układzie dwuwarstwowym, termoizolacja z PIR, podłoże drewniane

BIURO
PROJEKTOWE

INWESTOR

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

OBRÓBKA OKAPU Z RYNNĄ DACHOWĄ

SKALA
1:10

NR.RYS.
1.1.4.2.b.-5



BRANŻA

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

NR UPRAWNIEN

NR UPRAWNIEN